



WaferTech 歡慶更名為 TSMC Washington

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2023 年 12 月 15 日

台灣積體電路製造股份有限公司旗下子公司 WaferTech 今日（美國當地時間 14 日）歡慶其正式更名為 TSMC Washington。此次更名不僅反應了子公司與台積公司的深厚連結，亦呼應了台積公司全球拓展策略之一，為所有子公司建立一致的企業識別。

WaferTech 自 1996 年成立以來便一直是台積公司不可或缺的成員，其於 2010 年成為全資子公司，在台積公司拓展全球製造足跡上扮演關鍵角色。本次更名為 TSMC Washington 彰顯了該公司 27 年來堅持致力於半導體製造服務，其與台積公司的成功密不可分。

台積公司營運及海外營運辦公室資深副總經理秦永沛表示：「成為 TSMC Washington 不僅意味著公司名稱的改變，更是對我們在創新和合作方面的長久堅持給予強力肯定。此一轉變突顯了 TSMC Washington 在台積家族中扮演著不可或缺的角色，我們為持續成功和創新所做出的貢獻，奠定了台積公司在半導體產業中的成就。」

TSMC Washington 的更名策略象徵著透過台積公司無與倫比的全球聲譽來強化子公司在商業活動中的角色、加強合作夥伴關係，並鞏固其作為美國半導體產業頂尖人才目標的地位。

法律免責聲明

WaferTech 已將登記證明書上所載公司名稱正式變更為 TSMC Washington, LLC。本次變更僅更改公司名稱，並未設立新公司，此次公司更名將不會影響公司的現有合約，也不會對當前公司業務造成任何影響或延遲。

關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。



2022 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 288 種製程技術，為 532 個客戶生產 1 萬 2,698 種不同產品。台積公司企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

台積公司發言人：

黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：

高孟華
企業公共關係處主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

康依睿
企業公共關係處
Tel: 03-5636688 ext.712 6541
Mobile: 0978-111-503
E-Mail: ukelly@tsmc.com